

## MICROFUSIÓN - FUNDICIÓN E INYECCIÓN EN VACÍO Y CON SOBREPRESIÓN -

### AGATRONIC M / K

*Fundición e inyección en vacío y con sobrepresión*

Características del sistema:

- Fusión por inducción (baja frecuencia)
- Para fundir e inyectar oro, plata, bronce, latón, etc...
- Movimiento del obturador que permite refundir piezas mayores
- Control por microprocesador
- Vibración que acelera la velocidad del metal llenando las cavidades y homogeniza la liga
- Movimiento del obturador que permite refundir piezas Grandes de metal



Características	A-W	A-M	A-K
Código			
Operación	Manual	Semiautomática	Automática
Potencia	4 kW	10 kW	10 kW
Instalación	II	III	III
Temperatura máxima	1200 °C	1200 °C *1400 °C	1200 °C *1400 °C
Mandos	Eléctricos	Pantalla táctil	Pantalla táctil
Capacidad deñ crisol	75 cm <sup>3</sup> (1,1 Kg Au 18 ct)	280 cm <sup>3</sup> (4,3 Kg Au 18 ct)	280 cm <sup>3</sup> (4,3 Kg Au 18ct)
Función de vibración		Opcional	Opcional
Campo electromagnético	Estándar	Estándar	Estándar
Máximo cilindro	Ø100 x 220 mm	Ø120 x 300 mm	Ø120 x 300 mm
Programas			30
Voltaje	220-240 V / 50-60 Hz	380-400 V / 50-60 Hz	380-400 V / 50-60 Hz
Dimensiones externas	50 x 40 x 103 cm	65 x 80 x 120 cm	65 x 80 x 120 cm
Peso	85 Kg	195 Kg	195 Kg



**HISPANA DE MAQUINARIA S.A.**

☎ +34 933 091707

hispana@hispanaspain.com - www.hispana.eu

C/ Can Cuiàs 24-26 - P.I. Can Cuiàs - Nave 20/1

08110 Montcada i Reixac - Barcelona - Spain